

EVAFLEX® 5-SE-GVT

Part No. 20799-0**E-01

Product Specification

Qualification Test Report No. TR-17100

| | | | | | |
|------|--------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 2 | S22015 | January 13, 2022 | M.Muro | - | H.Ikari |
| 1 | S20396 | August 11, 2020 | T.Tanigawa | T.Kurachi | Y.Shimada |
| 0 | S18027 | January 16, 2018 | K.Tsusu | M.Muro | Y.Shimada |
| Rev. | ECN | Date | Prepared by | Checked by | Approved by |

1. 適応範囲

本規格は、コンタクトピッチ 0.5mm の基板対 FPC/FFC コネクタである EVAFLEX 5-SE-GVT コネクタの性能と試験条件について規定する。

2. 製品名称及び製品型番

2.1 製品名称

EVAFLEX 5-SE-GVT

2.2 製品型番

20799-0**E-01

3. 定格

3.1 使用条件

電流: 0.35A AC/DC (1pin 当たり / 全 pin 可)

0.5A AC/DC (1pin 当たり / 15pin まで)

電圧: 50V AC/DC (1pin 当たり)

使用温度: 233~398K(-40℃~+125℃) (通電による温度上昇含む)

使用湿度: 85% max

3.2 保管条件

保管温度: 248~333K(-25℃~60℃)

保管湿度: 85% max. (結露無きこと)

3.3 適応導体厚

t=0.3±0.03 mm

3.4 適応導体メッキ

Au over Ni

4. 試験及び性能

試験条件

特に指定のない限り、測定と試験は、MIL-STD-202 に基づき以下の条件で行う。

温度… 288K~308K (15℃~35℃)

気圧… 866hPa~1066hPa (650mmHg~800mmHg)

相対湿度… 45~75%R.H.

4.1.電气的性能

| | |
|---------------------|---|
| 1. 接触抵抗 | |
| Reference standard: | MIL-STD-202, Method 307 |
| 試験条件: | コネクタをテスト基板に半田付けし、適合する導体を嵌合させ、開回路電圧 20mV DC 以下、短絡電流 1mA DC 以下で 4 端子法にて図 1 に示す区間の接触抵抗を測定する。 |
| <p>Fig.1</p> | |
| 合格基準: | 初期: 60 mΩMAX. 試験後: ΔR 40mΩ MAX |

| | |
|---------------------|---|
| 2. 絶縁抵抗 | |
| Reference standard: | MIL-STD-202, Method 302 |
| 試験条件: | コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、隣接する端子間に DC250V を印加し、測定する。 |
| 合格基準: | 初期: 500 MΩ MIN. |

| | |
|---------------------|---|
| 3. 耐電圧 | |
| Reference standard: | MIL-STD-202, Method 301 |
| 試験条件: | コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、隣接する端子間に AC 250V (実効値) を一分間印加する。 |
| 合格基準: | 沿面放電、空中放電、絶縁破壊等の異常無きこと。 |

| | |
|---------------------|---|
| 4. 温度上昇 | |
| Reference standard: | - |
| 試験条件: | コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、各コンタクトに定格電流を通電させコネクタ周囲温度上昇を測定する。 |
| 合格基準: | 温度上昇 ΔT30 °C MAX. |

4.2. 機械的性能

1. 挿抜力

Reference standard: -

試験条件: テスト基板にコネクタを半田付けする。その後、試料を挿抜試験機に取り付け、嵌合軸に平行に毎分 25±3mm の速度で、初期及び 50 回目の挿入抜去力を測定する。
抜去力は、LOCK 解除状態にて測定する。

合格基準: 挿入力
20 P 初期: 15.0 N MAX.
30 P 初期: 22.0 N MAX.
40 P 初期: 29.0 N MAX.
50 P 初期: 36.0 N MAX.
60 P 初期: 43.0 N MAX.
抜去力
20 P 初期: 2.00 N MIN.
30 P 初期: 2.70 N MIN.
40 P 初期: 3.40 N MIN.
50 P 初期: 4.10 N MIN.
60 P 初期: 4.80 N MIN.

2. 耐久性

Reference standard: -

試験条件: テスト基板にコネクタを半田付けする。その後、試料を挿抜試験機に取り付け、嵌合軸に平行に毎分 25±3mm の速度で、50 回挿入抜去を行う。

合格基準: 接触抵抗: 4.1.1 を満足する事。

3. 端子保持力

Reference standard: -

試験条件: コネクタを挿抜試験機に取り付け、毎分 25±3mm の速度で端子の軸に沿って、端子に圧入と逆方向の荷重を加え、端子がコネクタより抜ける時の荷重を測定する。

合格基準: 端子保持力: 0.30N MIN.

4. ホールドダウン保持力 Hold down retention force

Reference standard: -

試験条件: コネクタを挿抜試験機に取り付け、毎分 25±3mm の速度でホールドダウンの軸に沿って、ホールドダウンに圧入と逆方向の荷重を加え、ホールドダウンがコネクタより抜ける時の荷重を測定する。

合格基準: ホールドダウン保持力: 1.47N MIN.

5. FFC/FPC 保持力

Reference standard: -

試験条件: コネクタを挿抜試験機に取り付け、毎分 25±3mm の速度でケーブル引き出し方向に荷重を加え、瞬断時の荷重を測定する。

合格基準: 20P: 11.0 N MIN.
30P: 11.7 N MIN.
40P: 12.4 N MIN.
50P: 13.1 N MIN.
60P: 13.8 N MIN.

4.3.耐環境性能

3. 湿度(定常状態)

Reference standard: MIL-STD-202, Method 103, Condition A.

試験条件: テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。
 温度: $313 \pm 2\text{K}$ ($40 \pm 2^\circ\text{C}$)
 湿度: 90~95%RH
 期間: 240 時間

合格基準: 接触抵抗: 4.1.1.を満足する事。
 絶縁抵抗: 4.1.2.を満足する事。
 耐電圧: 4.1.3.を満足する事。
 外観: 機能を損なう異常無き事。

4. 湿度(サイクリング)

Reference standard: MIL-STD-202, Method 106.

試験条件: テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。
 温度: $263 \sim 338\text{K}$ ($-10 \sim 65^\circ\text{C}$)
 湿度: 90~98%RH
 期間: 10 サイクル (240 時間)

合格基準: 接触抵抗: 4.1.1.を満足する事。
 絶縁抵抗: 4.1.2.を満足する事。
 耐電圧: 4.1.3.を満足する事。
 外観: 機能を損なう異常無き事。

5. 塩水噴霧

Reference standard: MIL-STD-202, Method 101, Condition B.

試験条件: テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。
 温度: $308 \pm 2\text{K}$ ($35 \pm 2^\circ\text{C}$)
 塩水濃度: $5 \pm 1\%$ [重量比]
 期間: 48 時間

合格基準: 接触抵抗: 4.1.1.を満足する事。
 外観: 機能を損なう異常無き事。

6. 硫化水素ガス



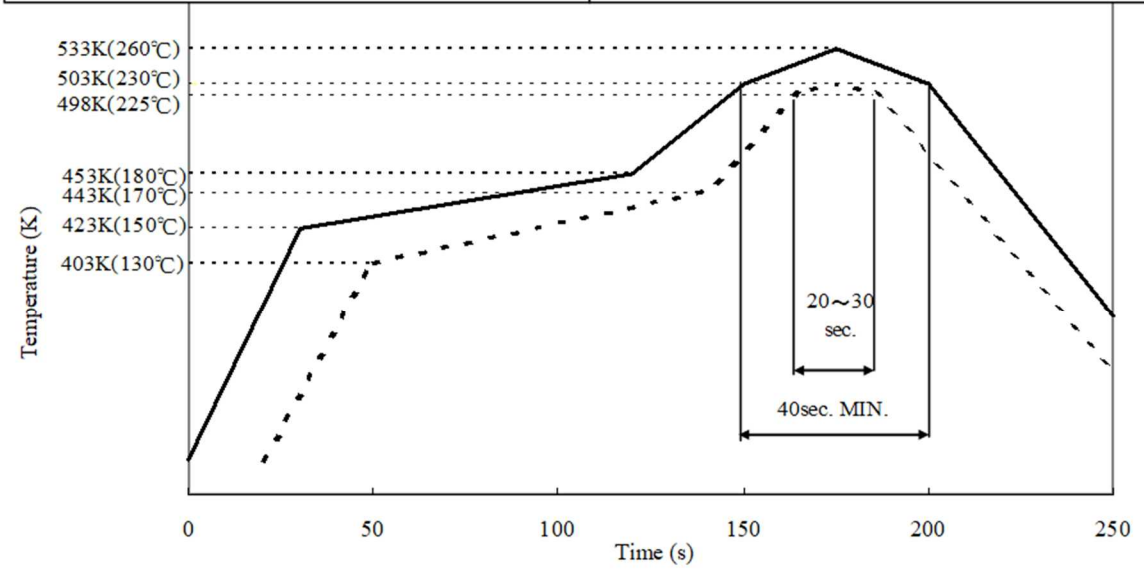
Reference standard: -

試験条件: テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。
 温度: $313 \pm 2\text{K}$ ($40 \pm 2^\circ\text{C}$)
 相対湿度: $80 \pm 5\%$ RH
 ガス: H_2S $3 \pm 1\text{ppm}$
 期間: 96 時間

合格基準: 接触抵抗: 4.1.1.を満足する事。
 外観: 機能を損なう異常無き事。

4.4.その他

| | |
|---------------------|--|
| 1. 半田付け性 | |
| Reference standard: | - |
| 試験条件: | 端子の半田付け部を $518 \pm 5K$ ($245 \pm 5^\circ C$) の半田槽内に 5 ± 0.5 秒間浸す。フラックスは、RMA 型または R 型を使用し、5~10 秒間浸漬するものとする。 |
| 合格基準: | 浸した面線の 95%以上 に半田がむらなく付着すること。 |

| | |
|--|--|
| 2. 半田耐熱性 | |
| Reference standard: - | |
| 試験条件: リフロー温度プロファイルは図 2 を参照。リフロー回数は 2 回以内。 | |
|  半田耐熱性 |  半田濡れ性 |
| リフロー条件 ・リフロー部 Peak : 533K (260°C) 503K (230°C) MIN. : 40sec ・予熱部 423K (150°C) ~ 453K (180°C) : 120sec. MIN. | リフロー条件 ・リフロー部 Peak : 503K (230±2°C) 498K (225°C) MIN. : 20~30sec ・予熱部 403K (130°C) ~ 443K (170°C) : 45~90sec. |
|  | |
| Fig.2 | |
| 合格基準: 機能を損なう変形及び欠陥の無き事。 | |

4.5 試験順序と試料数

Table 1 試験順序と試料数

| 試験項目 | グループ | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
| 接触抵抗 | | 2,6 | | | | 1,3,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | | |
| 絶縁抵抗 | | | | | | | | | 2,6 | 2,6 | | | | |
| 耐電圧 | | | | | | | | | 3,7 | 3,7 | | | | |
| 温度上昇 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 挿入力 | | 1,5 | | | | | | | | | | | | |
| 抜去力 | | 3,7 | | | | | | | | | | | | |
| 耐久性 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 端子保持力 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| ホールドダウン保持力 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| FFC保持力 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 振動 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 衝撃 | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 熱衝撃 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 高温放置 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 湿度（定常状態） | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 湿度（サイクリング） | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 塩水噴霧 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| ガス（H ₂ S） | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 半田付け性 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 半田耐熱性 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 試料数 | 5 pcs. | 5 pcs. | 20 pos. | 10 pos. | 5 pcs. | 5 pcs. | 5 pcs. | 5 pcs. | 5 pcs. | 5 pcs. | 5 pcs. | 5 pcs. | 10 pcs. | 10 pcs. |

※グループ表中の番号は、試験順序を示す。

5. 推奨メタルマスク

推奨マスク厚と開口寸法に関しては、図面参照願います。

6. コネクタ取り扱いの注意

本コネクタの取り扱いに関しては、取扱説明書：HIM-16039を参照願います。